

ORIST・MOBIO 技術シーズ 研究成果発表会

技術のお困りごと

一緒に考えましょう！

特定講演②

界面活性剤型低分子
ヒドロゲル化剤の開発

(地独)大阪産業技術研究所 懸橋 理枝

パネル展示

36の技術シーズ紹介！

新材料・素材、電子・デバイス材料、加工技術、
ライフサイエンス、解析・制御技術

プチセミナー

15分でわかる！

イノベーションを
加速させる共創の極意

株式会社リパネス 濱口 真慈

2025

12月5日 金

10:00 → 17:00

大阪商工会議所
地下1~3号会議室

〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番8号

申込先: MOBIO

右記のQRコードより申込ページへ
アクセスしてください。



Osaka Metro「中央線」堺筋本町駅下車 徒歩約5分
Osaka Metro「堺筋線」堺筋本町駅下車 徒歩約5分

問合せ先: (地独)大阪産業技術研究所 企画部

☎ 0725-51-2511

特定講演①

電気剥離粘・接着剤の開発
-企業との開発の軌跡-

(地独)大阪産業技術研究所 箱 秀樹